



Development Change Management Project Manager

外資系半導体メーカーでの募集です。パッケージ開発のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

外資系半導体メーカー

求人ID

1488698

業種

電気・電子・半導体

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区

給与

550万円 ~ 1100万円

勤務時間

09:00 ~ 17:30

休日・休暇

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 初年度 6日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末...

更新日

2024年11月07日 00:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

流暢

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2236267】

- ・ Responsible for OSAT change management projects ensuring projects are executed fulfilling project requirements.
- ・ Responsible for automotive package outline design change bill of material 2nd source or assembly process improvement qualification to meet automotive business needs.
- ・ Manage subcontractors PCN (Product change notice) and executive change projects.
- ・ Identify package level opportunities for cost down and executes cost down projects.

- ・ Support Front End wafer related change management
-

スキル・資格

【必須】

- ・半導体のパッケージ開発のご経験
 - ・プロジェクトマネジメントのご経験
 - ・新製品のパッケージ開発 プロジェクトの導入 変更/転送 またはプロセス（アセンブリとテスト）実務経験
 - ・ラミネートとリードフレームに関するプロセスと材料に関する知識
 - ・自動車業界のランプアップ～セールローンチまでの経験
 - ・英語/日本語ビジネスレベル
 - ・ロジカル志向、チームワーカー+コミュニケーション力
-

会社説明

ご紹介時にご案内いたします